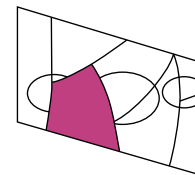


# メタログ方法

C



## 研磨

手順	PG	FG
表面	SiC-Foil	MD-Largo
研粒	SiC	DiaPro AllegroLargo 9
砂粒/ 粒子サイズ	# 220	9 μm
潤滑剤	水	
回転速度 [rpm]	300	150
力 [N]/ 試料	30	40
時間 [分]	平面まで	3

## 研磨

手順	DP	OP
表面	MD-Dac	MD-Chem
研粒	DiaPro Dac 3	OP-S NonDry
粒子サイズ	3 μm	0.04 μm
潤滑剤		-
回転速度 [rpm]	150	150
力 [N]/ 試料	30	10
時間 [分]	3	1